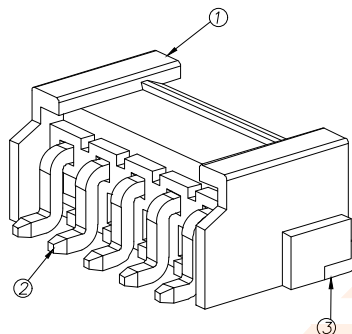
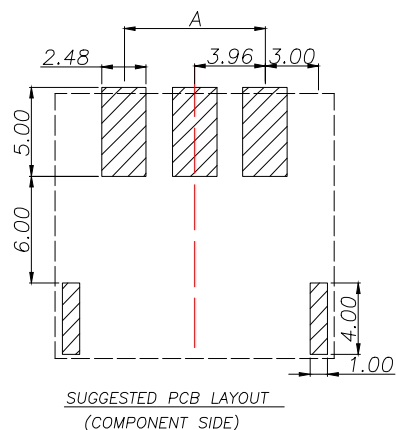
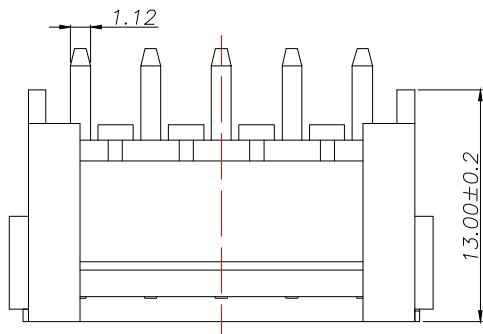
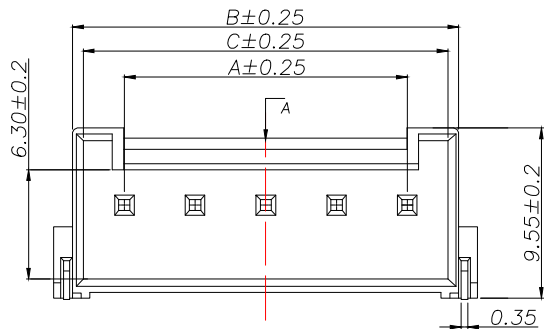
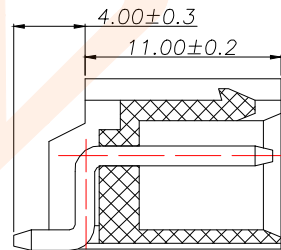
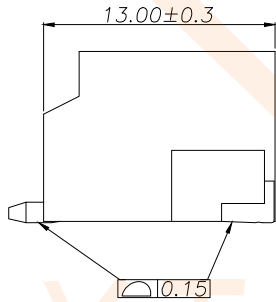




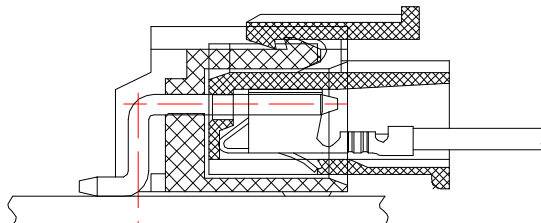
REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN



Part No	Pin	A	B	C
D396E1W1-2W2P41	2	3.96	9.80	8.60
D396E1W1-2W3P41	3	7.92	13.76	12.56
D396E1W1-2W4P41	4	11.88	17.72	16.52
D396E1W1-2W5P41	5	15.84	21.68	20.48
D396E1W1-2W6P41	6	19.80	25.64	24.44
D396E1W1-2W7P41	7	23.76	29.60	28.40
D396E1W1-2W8P41	8	27.72	33.56	32.36
D396E1W1-2W9P41	9	31.68	37.52	36.32
D396E1W1-2W10P41	10	35.64	45.44	40.28



SECTION A-A



SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

- 技术要求:
1. 塑件材料: LCP (UL-94V-0)
 2. 接触件: 黄铜镀锡
 3. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
 4. 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
 5. 额定电压: 250V AC DC
 6. 额定电流: 7.0A AC DC
 7. 耐压: 能承受 1000V AC/Minute
 8. 工作温度: $-25^{\circ}\sim+85^{\circ}$
 9. 可焊性试验: 浸锡面积 $\geq 95\%$ 温度 260, 时间 2.5 ± 0.5 秒
 10. 铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求。

3	焊片 Fitting Nail	黄铜	2	电镀(锡): 整个表面镀底镍 30u"MIN, 再镀锡80u"MIN
2	端子 Contact	黄铜	N*1	电镀(锡): 整个表面镀底镍 30u"MIN, 再镀锡80u"MIN
1	基座 Wafer	LCP (UL94V-0)	1	米色
序号	名称	材料	数量	备注

TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd			
X.X ±0.35	X.* ±5°	PART NO.		TITLE:	
.XX ±0.25	X.X* ±3°	D396E1W1-2WXP41		3.96MM 规格	
.XXX ±0.15	X.XX* ±1°	DESIGN: Ethan		MANUFACTURE DWG	
UNITS	mm	CHED: Olvia			SCALE
MATERILA	— — —	APPD: Ava			SHEET
FINISH	— — —				N:A
					1/1